

宏昌电子材料股份有限公司关于 全资孙公司珠海宏仁“功能性高阶覆铜板电子材料项 目”投产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目建设情况

近日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票募集资金投资项目“功能性高阶覆铜板电子材料项目”（以下简称“本项目”，项目实施主体为公司全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司），按计划完成了相关工程建设，投入生产。

二、对公司的影响

本项目建成投产将使公司生产能力进一步提高，规模进一步扩大，进一步优化产品结构，符合公司长远发展的战略规划，有助于提高公司市场竞争力。同时对公司未来经营业绩产生积极的影响，进一步巩固公司行业优势地位。

三、风险提示

本项目从投产到完全达产尚需一定时间，未来还将可能面临政策调整、市场变化、价格波动、竞争加剧等因素的影响，存在项目效益不及预期的风险。公司将综合市场情况，客户需求等各方因素组织生产运营，敬请广大投资者注意投资风险。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日